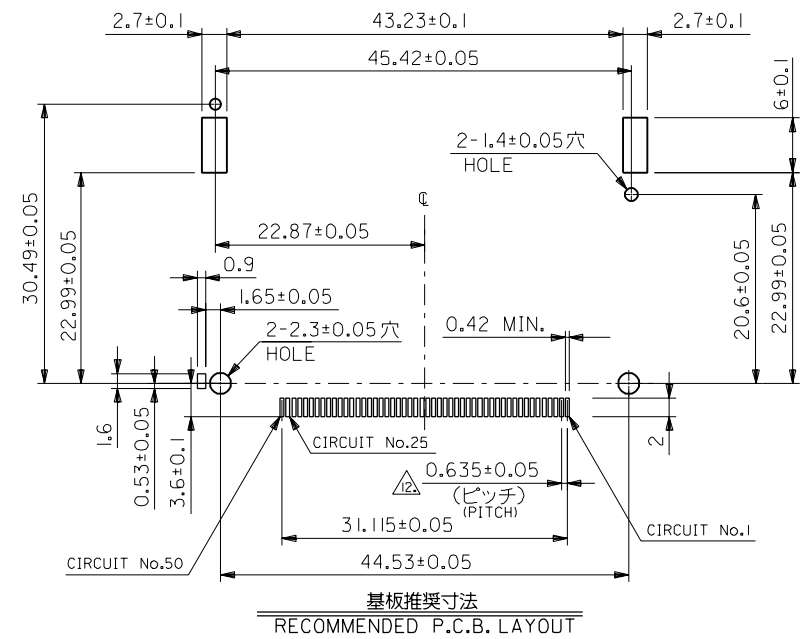


DWG. NO. SD-55244-008

1. 材質 MATERIAL
 ハウジング : ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0
 HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED UL94V-0
 ピン : リン青銅
 PIN: PHOSPHOR BRONZE
 ネール : リン青銅
 NAIL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PIN 接点部 金めっき GOLD PLATING
 PLATING CONTACT AREA パラジウムニッケルめっき PALLADIUM-NICKEL PLATING
- 半田付け部 半田めっき SOLDER TAIL AREA TIN-LEAD PLATING
 下地めっき ニッケルめっき UNDERPLATING NICKEL PLATING
- NAIL 接点部 金めっき CONTACT AREA GOLD PLATING
 半田付け部 半田めっき SOLDER TAIL AREA TIN-LEAD PLATING
 下地めっき ニッケルめっき UNDERPLATING NICKEL PLATING
3. 推奨基板厚 : t0.8 MIN.
 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t0.8 MIN.
4. 適合カード厚 : 3.3±0.1 (TYPE I) AND 5 MAX. (TYPE II)
 RECOMMENDED CARD THICKNESS: 3.3±0.1 (TYPE I) AND 5 MAX. (TYPE II)
5. 適合カード幅 : 42.8±0.1
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1
6. ハウジング色 : 黒
 HOUSING COLOR: BLACK
- △ 寸法適用極 : 1,13,38,50
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,13,38 AND 50.
- △ 寸法適用極 : 25,26
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.
- △ ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ0.1 MAX.とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.
- △ ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.
- △ ソルダータール及びネールは、Z面を基準とし上へ0.05 下へ0.15の範囲にあり、且つソルダータールの平坦度は、0.12 MAX. とし、テール先端にて測定する。
 SOLDER TAILS AND FITTING NAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.12. MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.



- △ 公差非累積 NON-CUMULATIVE
- △ テールとネールを併せた平坦度は、0.12 MAX.とする。
 TOTAL COPLANARITY OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS TO BE 0.12 MAX.
- △ ボタンストロークが (6 mm) の時、カード飛び出し量は (3.25mm)。
 WHEN BUTTON PUSH STROKE IS (6mm), CARD OUT BY (3.25mm).
15. 適合 SHEEL ASS'Y : 55246-001* , 58773-0010
 APPLICABLE SHELL ASS'Y : 55246-001* , 58773-0010

DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRWN: CHK: APPR:				SEE SHEET 1 OF 2				MATERIAL 材料 SEE NOTES		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 2-1		DESIGN UNITS <input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH		DIMENSIONS: <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH <input checked="" type="checkbox"/> mm ONLY		SHT REV			
EC NO. DRWN: CHK: APPR:				SEE SHEET 1 OF 2				FINISH 仕上げ SEE NOTES		10 UNDER 未満 ±0.2		DRAWN BY & DATE H. Niwata '99/09/27		THIRD ANGLE PROJECTION		TITLE: CF CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (NORMAL TYPE)		REVISE ON CAD ONLY			
EC NO. DRWN: CHK: APPR:				SEE SHEET 1 OF 2				WIRE RANGE 適用電線規格 —		10 OVER 以上 30 UNDER 未満 ±0.25		CHECKED BY & DATE H. Saito '99/09/27		MOLEX		MATERIAL NO. 55244-5021		DRAWING NO. SD-55244-008			
EC NO. DRWN: CHK: APPR:				SEE SHEET 1 OF 2				INS. RANGE 被覆外径 —		30 OVER 以上 ±0.3		APPROVED BY & DATE (Signature) '99/09/27		CAD FILENAME SD-55244-008.S02		DRAWING NO. SD-55244-008		SHEET NO. 2			
										ANGLE 角度 ±3°		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.									